



Title of Change:	Update to IPCN23740X - to announce Cancellation of Project	
Proposed First Ship date:	N/A	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Kazunari.Kushiyama@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.samples@onsemi.com >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact < PCN.Support@onsemi.com >	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	New location code for ON Semiconductor Aizu is "JA".	
Change Category:	Wafer Fab Change	
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Addition	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
ON Semiconductor Aizu, Japan	None	
Description and Purpose:		
This update notice is being issued to inform customers that the change described in the original IPCN23740X has been cancelled.		
Qualification Plan:		
Not Applicable since Project is being cancelled.		
List of Affected Parts:		
<i>Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the PCN Customized Portal.</i>		
Part Number	Qualification Vehicle	
EFC2K112NUZTDG	EFC2K112NUZTDG	
EFC4K110NUZTDG	EFC4K110NUZTDG	
EFC2K107NUZTCG	EFC4K110NUZTDG	
EFC2K103NUZTDG	EFC4K110NUZTDG	
EFC2K102NUZTDG	EFC4K110NUZTDG	
EFC2K101NUZTDG	EFC4K110NUZTDG	

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23740X1

発行日: 19 Apr 2021

変更件名:	IPCN23740X の更新 - プロジェクトの取り消し	
初回出荷予定日:	N/A	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < Kazunari.Kushiyama@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だてて通知されます。ご不明な点がありましたら、< PCN.Support@onsemi.com > にお問い合わせください。	
部品のマーキング/変更のトレーサビリティ:	オン・セミコンダクター会津の新しいロケーションコードは「JA」です。	
変更カテゴリ:	ウェアファブの変更	
変更サブカテゴリ:	製造拠点の追加	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
ON Semiconductor Aizu, Japan	なし	
説明および目的:	本更新通知は、IPCN23740X で記載した変更内容を取り消すことをお客様にお知らせするものです。	
認定計画:	プロジェクトが取り消しとなったため該当なし。	
影響を受ける部品の一覧:	注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。	
	部品番号	認定試験用ピークル
	EFC2K112NUZTDG	EFC2K112NUZTDG
	EFC4K110NUZTDG	EFC4K110NUZTDG
	EFC2K107NUZTCG	EFC4K110NUZTDG
	EFC2K103NUZTDG	EFC4K110NUZTDG
	EFC2K102NUZTDG	EFC4K110NUZTDG
	EFC2K101NUZTDG	EFC4K110NUZTDG



Appendix A: Changed Products

PCN#: IPCN23740X1
Issue Date: Apr 19, 2021

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle	New Part Number	Replacement Supplier
EFC4K110NUZTDG		EFC4K110NUZTDG		
EFC2K107NUZTCG		EFC4K110NUZTDG		
EFC2K103NUZTDG		EFC4K110NUZTDG		
EFC2K101NUZTDG		EFC4K110NUZTDG		